

實務能力優化單位核定結果公告

計畫書編號	計畫名稱	優化單位	
DBET10701	智慧次系統之智慧物聯網主題班	工研院	資通所-生醫與工業積體電路技術組
DBET10702	智慧次系統之電子設備產業發展推動主題班	金屬中心	醫療器材及光電設備處-光電設備產業服務組
DBET10703	智慧次系統之智慧視覺認知次系統主題班	工研院	電光系統所-智慧視覺系統組
DBET10704	異質整合平台之多功能異質元件檢測技術推動主題班	工研院	量測中心-儀器與感測技術發展組
DBET10705	智慧次系統之物聯網產業發展推動主題班	工研院	電光系統所-微縮型智能系統組
DBET10706	智慧次系統之智慧健康主題班	工研院	服科中心-健康照護服務組
DBET10707	智慧次系統之智慧電子產業發展推動主題班	工研院	資通所-嵌入式系統與晶片技術組
DBET10708	智慧次系統之半導體感測模組技術與系統應用主題班	工研院	電光系統所-光電元件與系統應用組
DBET10709	智慧次系統之 3D 列印跨領域應用推動主題班	資策會	服創所-服務終端中心
DBET10710	異質整合平台之智能應用微系統主題班	工研院	電光系統所-智能應用微系統組
DBET10711	智慧次系統之製造產業優化發展推動主題班	工研院	電光系統所-軟性電子組